



平成 24 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社村田製作所
代表者名 代表取締役社長 村田 恒夫
(コード：6981、東証・大証 第1部)
問合せ先 広報部長 野村 佳弘
(TEL. 075-955-6786)
(FAX. 075-955-6526)
(URL. <http://www.murata.co.jp>)

米国 RF Monolithics, Inc. の買収手続開始の合意について

当社の子会社である Murata Electronics North America, Inc. (本社：米国 ジョージア州スマーナ、以下「MEA」) は、RF Monolithics, Inc. (本社：米国 テキサス州ダラス、NASDAQ 市場上場、以下「RFM社」) と、MEAがRFM社を買収する (以下「本買収」) 手続を開始することについて、平成24年4月12日 (現地時間) に合意したことをお知らせします。

記

1. 本買収の目的

RFM社は、医療機器市場、車載機器市場、産業機器市場及びエネルギー関連市場向け通信モジュールや、SAW技術を基盤とした高周波部品の開発、販売に強みを持っております。これらの市場では無線通信の成長が見込まれており、同社の持つRFモジュール設計技術、FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum：周波数ホッピング)を中心とする独自のプロトコル技術、Machine To Machine(M2M)領域におけるシステム開発のノウハウを、当社の保有する各種ハードウェア、ソフトウェア技術と融合させることで、将来的に顧客にとっての新たな価値を提供できると考えております。特にM2M技術は、スマートグリッドやスマートハウスといった自律的な機器制御に不可欠な要素であり、それらの省エネ関連用途に限らず、あらゆる分野で未来の社会インフラの基盤となる事が期待される技術です。当社の持つ広い顧客基盤にRFM社が培ったノウハウを加え、未来の社会に貢献出来ると考えます。一方、RFM社が現在得意とする前記市場は、当社がビジネス拡大を志向している領域と一致しており、RFM社の顧客基盤、マーケティングノウハウを、当社の製品開発、販売活動に活かすことで、相乗効果を生み出せると考えます。

なお、RFM社は自社の生産工場を持たないファブレス企業です。

2. 買収の概要

本買収は、株式公開買付け（TOB）ではなく、当社の完全子会社である MEA により 100%出資の買収用子会社（以下「買収用子会社」）を新規設立し、RFM 社と買収用子会社を合併させる手法で行う予定です。また本買収には、RFM 社が今後招集する臨時株主総会において、全議決権数の過半数の賛成に基づく承認を必要とします。同承認が得られた後に上記合併を行い、合併後の存続会社は RFM 社となります。合併と同時に、買収用子会社の株式が存続会社となる RFM 社の株式となり、RFM 社は MEA の完全子会社となります。

なお、MEA は RFM 社の株式を 1 株当たり 1.78 ドル（総額 約 15 億円、約 19 百万ドル）で取得する予定です。当該対価は MEA の手元資金から支払うことを予定しています。

3. 今後の日程

両社は平成24年度第2四半期（7-9月期）中を目処に本買収を完了する予定です。

なお、本買収の完了時点で、RFM社はNASDAQ市場の上場を廃止することとなります。

4. 業績への影響について

当面の当社の連結業績に与える影響は軽微なものになると考えています。

以上

【RFM 社の会社概要】

商 号：RF Monolithics, Inc.
所 在 地：4441 Sigma Road, Dallas, TX 75244, USA.
設 立 年：1979 年
代 表 者：Farlin Halsey (President & CEO)
資 本 金：9 百万ドル (2011 年 11 月 30 日現在)
総 資 産：14 百万ドル (2011 年 11 月 30 日現在)
売 上：32 百万ドル (2011 年 8 月期)
事 業 内 容：通信モジュール、RF 部品の研究開発、生産、販売
従 業 員 数：73 名 (2011 年 11 月 30 日現在)
決 算 期：8 月末
主な事業所：テキサス州ダラス、ジョージア州ドゥルース
U R L：<http://www.rfm.com/index.shtml>

【MEA の会社概要】

商 号：Murata Electronics North America, Inc.
所 在 地：2200 Lake Park Drive, Smyrna, GA 30080-7604, USA.
設 立 年：1965 年
代 表 者：David Kirk (President & CEO)
資 本 金：14 百万ドル (2012 年 3 月 31 日現在)
事 業 内 容：当社及び関係会社の製品の販売
株 主 構 成：村田製作所 100%

【株式会社村田製作所の会社概要】

所 在 地：京都府長岡京市東神足 1 丁目 10 番 1 号
代 表 者：代表取締役社長 村田 恒夫
設立年月日：1950 年 12 月 23 日 (創業 1944 年 10 月)
資 本 金：693 億 76 百万円 (2012 年 1 月 31 日現在)
従 業 員：6,964 名 (連結 35,337 名) (2011 年 3 月 31 日現在)
生 産 品 目：積層セラミックコンデンサ、セラミックフィルタ、セラミック発振子、
表面波フィルタ、多層デバイス、誘電体フィルタ、アイソレータ、回路モジ
ュール、各種電源、EMI 除去フィルタ、各種センサ、各種コイル、サーミスタ、
半固定可変抵抗器、抵抗ネットワーク、高圧抵抗器 他
売 上：617,954 百万円 (連結／2011 年 3 月期)
関 係 会 社：国内 24 社、海外 51 社